

「Electronica India 2026」出展のお知らせ

当社は、今年 9 月にインド・ベンガルールにて開催される南西アジア最大級の国際電子部品展示会「Electronica India 2026」に出展いたしますので、お知らせいたします。

開催期間： 2026 年 9 月 16 日（水）～9 月 18 日（金）の 3 日間

開催時間： 10:00 ～ 18:00

開催場所： Bangalore International Exhibition Centre（BIEC ベンガルール）

小間番号： H2E34（ホール No.2）

「メイク・イン・インディア」を強力に推進しているインドにおいて、電子機器・半導体産業市場は急速に成長することが見込まれており、当社の真空ホットプレス機および真空ラミネータ機を紹介し、高多層プリント基板、先端半導体パッケージ、および次世代電子機器製造用途におけるソリューションをご提案いたします。



皆様のご来場を心よりお待ちしております。

展示会の詳細については下記サイトよりご確認ください。【展示会公式 HP：[electronica India](https://www.electronicaindia.com/)】

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【お問合せ先】

株式会社 日本製鋼所

産業機械事業部 産業機械営業部 第二グループ

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目 11 番 1 号

TEL: 03 5745 2071

E-MAIL: j_jsw_industrial_press_laminator@jsw.co.jp